

Bienvenue sur O-MORT

O-Lead Leading s'efforce d'être votre partenaire de solution unique dans la chaîne d'approvisionnement EMS, y compris la conception PCB, la fabrication de circuits imprimé et l'assemblage PCB (PCBA) .Nous fournissons une partie de la technologie PCB la plus avancée, notamment des PCB HDI, des PCB multicouches, des PCBs flexibles rigides Nous pouvons supporter du prototype de virage rapide à la production moyenne et de masse. [Chine Compagnie de conception de la PCB](#)

En général, nos clients mondiaux sont très impressionnés par nos services: une réponse rapide, des prix compétitifs et un engagement de la qualité. LI PRODUIRE Un service technique plus précieux et une solution globale est la voie à suivre.

En ce qui concerne l'avenir, O-leader se concentrera sur l'innovation et le développement de la technologie de fabrication de l'électronique comme toujours et rendent les efforts persistants sur le service unique de PCB & PCBA afin de fournir des services de première classe et de créer plus de valeur pour nos clients.

Trous de plaque de cuivre minimum .025 avg, .020min .. Les trous doivent être branchés
Pack avec film de bulle transparent incolore, 25 pcs / sac, placez le dessiccant dans le flanc, mettez l'indicateur d'humidité de l'humidité de haut niveau

[Circuit imprimé nu](#)

Weare Professional PCB Manufacturer avec dix ans d'expérience. Produits Plage-Simple, double côté, PCB multicouche, PCB flexible et MCPCB.

WECAN fournit un service de prototype rapide - S / S dans 24 heures, 4-8layers en 48-96 Temps de production.

Oemmobile Téléphones Circuit PCB avec alimentation électrique

Lieu d'origine	Guang Dong, Chine (continentale)	Marque	O-leader
Matériel de base	FR-4 ,, Aluminium	Épaisseur de cuivre	0.5oz-5oz
Min. Taille du trou	0.2mm	Min. Largeur de ligne	0.2mm
Finition de surface	Immersion Gold, OSPR, HASL sans plomb	Épaisseur du tableau	0,1-5mm
applicable à	LED, téléphone portable, climatiseurs, machines à laver	personnage	Contrôle industriel PCB
certificats	ISO9001, UL, ROHS, SGS	Q / CTN	10pcs-100pcs
Lester	0.01kg -5kg	Moq	10pcs
Numéro de modèle	Fabricant PCBA de l'Assemblée PCB Bank Power Bank	Min. Interligne	0.2mm
Couleur	bleu, rouge, vert, black.yellow	le prix	0,1 \$ à 10 \$
Type desigh	exigence du client	Taille	0,01m3-10m3

[Entreprise de circuit imprimé](#)



www.o-leading.com

Notre équipe



Factory PCB



Automatic vacuum press machine



Drilling Machine



Pattern Plating Machine



Scrubbing Machine



Developing Machine



Routing Machine



High-speed flying probe machine



E-test Machine

Factory SMT



Certifications

CICC INSPECTION CERTIFICATION



嘉泰认证

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No: 18118Q10347R05

We hereby certify that

O-LEADING SUPPLY CHAIN(HK) CO.,LIMITED

Credit No: 61691591-000-07-18-7

Registration Add: FLAT/RM 1205 12/F TAI SANG BANK BUILDING 130-132 DES VODEUS ROAD CENTRAL HK

Business Add: 1213, Floor 13, Fortune Building, Danshui Town, Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China

Has implemented and maintains a **Quality Management System** Which fulfills the requirements of the following standards
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

Scope of certification
Sales of printed circuit boards

Initial issuance period: February 27, 2018
Renewal date: April 22, 2019
This certificate is valid during: April 22, 2019 – February 26, 2021
This certificate is invalid without CICC qualified label in the following period

First supervision and audit	Second supervision and audit	Qualified mark
-----------------------------	------------------------------	----------------

The certification registration number does not include those production stages which fail to be covered by the relevant effective administrative procedures and qualification procedures stipulated by the state. The effectiveness of this certificate shall be restricted to actual certification scope of CICC. The certificate shall be valid when used together with the qualified mark issued.

The initial issuance of this certification can be searched on the portal of CICC www.cicc.com.cn by the code of inquiry www.cicc.com.cn.






CICC INSPECTION CERTIFICATION



嘉泰认证

质量管理体系认证证书

证书号: 18118Q10347R05

兹证明

诚领供应链(香港)有限公司

统一社会信用代码: 61691591-000-07-18-7

注册地址: 香港中環德輔道中130-132號大生銀行大廈1205室

经营地址: 广东惠州惠阳淡水南亨西路财富大厦13楼1313

建立的质量管理体系符合
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 质量标准适用条款的要求

认证范围
印刷线路板的销售

初次获证日期: 2018年02月27日
换证日期: 2019年04月22日
证书有效期: 自2019年04月22日至2021年02月26日
在下列期限内, 未经CICC黏贴合格标贴, 本证书无效

第一次初审	第二次复审	黏贴处
-------	-------	-----

本证书认证范围不包括未取得有效的国家规定的行政许可、资质许可的产品/服务范围; 本证书通过CICC定期监督审核保持, 与年度《保持认证通知书》共同方为有效; 本证书信息可在国家认监委网站: www.cnca.gov.cn及CICC网站www.cicc.com.cn。








ZPMV2.E490354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO LTD

E490354

ROOM 1205, 12/F
TAI SANG BANK BLDG
130-132 DES VOEUS ROAD
CENTRAL, HONG KONG

Type	Cond Width		Cond Thk mic(mil)	SS/ DS/ DSO	Max	Max		Meets	C		
	Min	Edge			Area	Solder	Oper			Flame	
	mm(in)	mm(in)			Diam mm(in)	Limits C	Temp sec	Class C	UL796 DSR	I	
Multilayer (mass laminate) printed wiring boards.											
O-LEADING-401	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-	
O-LEADING-407	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	DS	9.7 (0.4)	260	10	130	V-0	All	
Multilayer printed wiring boards.											
O-LEADING-408	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) Int:136	DS	50.8 (2.0)	280	20	130	V-0	All	*
Single layer printed wiring boards.											
O-LEADING-002	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	All	-
O-LEADING-003	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	▲	-
O-LEADING-033	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	All	-
O-LEADING-205	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-
O-LEADING-206	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-
O-LEADING-D01	0.14 (0.006)	0.15 (0.006)	33 (1.30)	DS	25.4 (1.0)	260	10	130	V-0	All	*
O-LEADING-S01	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All	*

WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ

O-LEADING-S02	0.2 (0.008)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	HB	▲	*
O-LEADING-S03	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All	*

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.

并不是所有出现在本数据库中的公司名称和产品都满足了UL跟踪检验服务的要求。只有带有UL标志的产品，才应该被视为经过UL认证，并满足UL跟踪检验服务的要求。注意查看产品上的标志。

UL 允许在线认证目录中所含材料的复制遵循以下条件：1.指南信息、装配、构造、设计、系统和/或认证（文件）必须在不篡改任何数据（或图纸）的情况下完整且无误导性地呈现。2.经UL允许从在线认证目录转载“声明必须出现在所摘录材料的邻近位置。此外，转载材料必须包含以下格式的版权声明：“© 2019 UL LLC”

Shipping service



Quick Turn Lead Time		
Layer Count:	Lead Tim	Special Requirement
1L/2L	2-3days	24 Hours,48 Hours
4L	3-4days	48 Hours
6L	4-5days	72 Hours
8L	5-6days	NA
10L	6-7days	NA
12L	7-8days	NA
14L	8-9days	NA

Standard Lead Time		
Layer Count:	Sample Lead Time	Volume order lead time
2L	4 days	10 days
4L	5 days	11 days
6L	6 days	12 days
8L	8 days	14 days
10L	10 days	16 days
12L	12 days	18 days
14L	14 days	20 days
16-32L	18 days	24 days

Capacité du processus

Capacités de production de PCB

Compte de couche: 1Layer-32Layer

Épaisseur de cuivre finie: 1 / 3oz-12oz

Largeur de ligne min / espacement interne: 3.0mil / 3.0mil

Largeur de ligne min / espacement externe: 4.0mil / 4.0mil

Ratio de format max: 10: 1

Épaisseur du tableau: 0.2mm-5,0mm

Max panneau taille (pouces): 635 * 1500mm

Taille du trou foré minimum: 4mil

Tolérance du trou porté: +/- 3mil

Biind / Vias enterré (types All): oui

Via remplissage (conducteur, non conducteur): oui

Matériau de base: FR-4, FR-4HIGHT TG.HALOGEN MATERIAU GRATUIT, ROGERS, BASE

D'ALUMINIUM,Polyimide,

Cuivre lourd

Finitions superficielles: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, LMMERSION Silver,Tin de Immersion, doigts d'or, encre de carbone

Capacités de production SMT

Matériel PCB: FR-4, CEM-1, CEM-3, tableau à base d'aluminium

Max PCB Taille: 510x460mm

Min PCB Taille: 50x50mm

Épaisseur PCB: 0.5mm-4,5mm

Épaisseur du tableau: 0.5-4mm

Min Composants Taille: 0201

Composant de taille standard de la puce: 0603 et plus grand

Composant Max Hauteur: 15mm

Min Pache de plomb: 0.3mm

MIN BGA BALL PITCH: 0.4mm

Précision de placement: +/- 0.03mm